220

# 昇温・降温過程における木質材料の微細構造の変化

NEDO	○ 杉野秀明	產総研	相馬奈歩
産総研	小畑良洋	產総研	金山公三

# 1緒 言

木質材料は加工過程において加熱されることが多いため、 木材の物理特性に与える熱の影響について多くの研究がな されている。一般的に、木材は加熱されることにより吸湿 性は低下し、加熱条件により動的ヤング率、圧電率、結晶 化度の向上が見られるが、機械的性質は低下するとされて いる。また寸法安定性の向上や木材の横圧縮変形の固定化 など性能の向上を目的とした加工方法も検討されている。

その一方では、「木材の不安定状態」に関する研究が盛ん に行われている<sup>11</sup>。温度の変化、水分や有機液体などの吸 脱着、応力変化などの履歴により不安定状態となった木材 には、時間の経過にともなって木材の物理的性質の変化が 見られる。新しい環境における安定状態あるいは準安定状 態へと移行するためには、多くのエネルギー障壁を越えね ばならず、安定状態に至るまでに時間遅れが生じたり、時 間遅れを生じても越えられないエネルギー障壁を残したま ま準安定状態に停滞したりすると考えられる。木質材料の 加工過程において、様々な加工因子により不安定状態に陥 る可能性が考えられ、加工後も安定した品質の製品を得る にはこのことも考慮して加工条件を設定することが必要で ある。木材が不安定状態であるとき微細構造にも何らかの 変化が生じていると考えられ、不安定状態と微細構造変化 の関係を明らかにする必要がある。

X線回折法は微細構造の変化を知るうえで有力な手法で ある。これまで、X線解析法を用いて熱処理後の木材につ いて検討した例は多いが、熱処理の過程における変化に着 目して行われた研究は数少ない。本研究では、木材の不安 定状態に関連して、昇温・降温過程における微細構造の変 化について知見を得ることを目的とし、X線回折(XRD) および示差走査熱量測定(DSC)の同時測定が可能な装置 を用いて解析を試みた。

# 2 実 験

2.1 試験片 アカマツ (Pinus densiflora) を十分に吸水させ、その晩材部分をミクロトームにより厚さ 0.15~0.25mm の板目切片に切削したものを用いた。寸法は 6mm(T)× 6mm(L)とし、試料容器の寸法に合わせた。試験片の履歴を 揃えるため、水中でおだやかに煮沸 (0.5 時間)、徐冷した後、調湿したデシケータ中で段階的に乾燥させた。測定中 に試験片に反りが生じて試料容器への密着性が悪くなるの を防止するため、試験片表面の接線方向に、刃物で 1~2mm 間隔の浅い切れ目を入れた。

2.2 測定機器 XRD-DSC 測定は、RINT-Ultima II (理学電機(株)製) に DSC 同時測定アタッチメント (熱流束型)を装着して行った。DSC アタッチメントの測定部位は、X 線

を透過する窓が設けられたチャンバーで覆われており、一 定の雰囲気条件でX線測定が可能である。測定は、高温時 における試験片からの分解ガスの発生を考慮し、N<sub>2</sub>ガス雰 囲気下(流量 50ml/min)で行った。

2.3 温度条件 水分の影響を完全に除去するため 105℃に て 75min 保持した後、105℃→180℃→105℃というプログ ラムを 2 サイクル繰り返した。温度変化速度は 1.0℃/min とし、各温度での保持時間は 75min とした。

2.4 測定条件 XRD 測定は、CuKα線(40kV 40mA、グラ ファイトモノクロメータ使用)を用い、対称反射法にて行 った。光学系は、温度変化過程における試験片の変形など による誤差を軽減するため平行ビーム法とした。DSC アタ ッチメントで試験片周囲の温度を制御しながら 2 θ =5~ 40°の走査範囲で繰り返し測定を行った。走査速度 5.0° /min、サンプリング幅 0.05° としたので繰り返し1回あた り約 7min を要した。

測定終了後、木材の回折強度曲線は(110)、(110)、(200)、(004)のピークおよびブロードな非晶領域の波形の足し合わせにより合成できると仮定し、得られた回折強度曲線それぞれについて、Fig.1のようにガウス関数による波形分離を行った。得られた分離波形のパラメータを用い、Braggの式から結晶の格子面間隔(d)、Scherrerの式から結晶寸法(D)、面積法により相対結晶化度(Cr)を計算した。



Fig.1 X-ray diffraction curve of Akamatsu wood section and the result of curve fitting.

#### 3 結果と考察

Fig.2 に温度変化過程における試験片の微細構造の解析 結果を示した。ここでは特に(200)ピークから得られた結果 について示した。

格子面間隔 d<sub>200</sub>の変化は温度変化に対応していることが わかる。谷口らは空気存在下で室温から 300℃まで昇温加 熱した際の結晶状態についてX線回折法により検討してお り、ピーク位置の低角度側へのシフトと回折強度の低下(結 晶の崩壊)が起こると報告している<sup>20</sup>。Bragg の式からわ かるようにピーク位置のシフトは格子面間隔の変化と対応 している。本研究では 180℃以下の熱分解が起こる前の温 度域で測定されているため回折強度の低下は観察されなか ったが、昇温・降温に追従する可逆的な変化として格子面 間隔の変化を確認した。

それとは対照的に、結晶寸法 D<sub>200</sub>は不可逆的な変化を示 すことがわかる。1回目の昇温時に徐々に値が大きくなり、 その後の降温→昇温→降温に対してほとんど変化を示して いない。そこでこの変化が不可逆的なものなのかを確認す るため、一連の実験が終わった試験片に対して煮沸処理 (「2.1 試験片」の方法と同様)を行って、再度、同様の条 件で XRD-DSC 測定を行った。その結果、初回の測定と同 じように1回目の昇温時にのみ結晶寸法が変化する結果が 得られた。(図は省略) 最近の報告では、熱処理を行った 木材に一時的な構造変化が起こること、煮沸処理などによ りその構造が解消されることが推察されているが<sup>3)</sup>、この ことは本研究における結晶寸法に対する変化と関連してい る可能性がある。

また、結晶寸法 D<sub>200</sub>の値の変化は、1回目の降温以後、 その温度条件でとるべき値に移行するまで時間的遅れが生 じた結果と捉えることもできる。もしそうならば、結晶寸 法 D<sub>200</sub>の変化は、不安定状態の発生機構と関係がある可能 性があり、さらに検討をすすめる必要がある。

相対結晶化度 Cr については、温度変化に対してほとん ど変化が見られなかった。木材に熱処理を行った場合、そ の初期に結晶化が起こるとされているが<sup>4)</sup>、今回の測定条 件では確認することができなかった。本研究では試験片と してアカマツ晩材を用いているが、アカマツ晩材部分のセ ルロースは結晶サイズが大きく高配向性であると言われて おり<sup>5)</sup>、結晶化度に対する熱処理の影響が出にくかった可 能性も考えられる。先の結果とあわせて考えると、相対結 晶化度 Cr が変化しなくても結晶寸法 D<sub>200</sub>が大きくなった ということは、一時的な構造変化が発生するとすれば、そ れは結晶ー非晶間の移行をともなうような構造変化ではな いと考えられる。

Fig.3 には XRD と同時に測定した DSC の結果を示した。 熱流の変化についても、昇温過程において1回目と2回目 で熱流の変化に差異が生じる結果が得られた。煮沸処理を 行った後の測定結果についても、1回目と2回目の差は若 干小さくなるものの、やはり同様の変化が見られた。熱分 析の観点からも何らかの一時的な構造変化が起こっている 可能性が示唆された。

### 4 結 言

昇温・降温過程における微細構造の変化について検討し たところ、昇温過程で一時的な構造変化が起こっている可 能性や不安定状態との関連性が示された。しかし、今回の 実験では、一般的に言われている加熱による結晶化度の増 大は観測されなかった。今後、試験片の条件なども含め、 さらに広範囲な条件での測定、解析が必要と考えられる。



Fig.2 Changes of wood microstructure under temperature controlled condition.

Note: Heavy lines in crystalline size and relative crystallinity chart are moving average lines.



Fig.3 Changes of total heat flow measured with DSC attachment.

# 参考文献

- 例えば、亀井克之,石丸優,飯田生穂,古田裕三, 木材学会誌,50,10 (2004).
- 谷口 髞,中戸莞二,京都大学農学部演習林報告, 38,192 (1966).
- 小幡谷英一,田中文男,則元京,富田文一郎,木 材学会誌,46,77 (2000).
- N. Hirai, N. Sobue, I. Asano, Mokuzai Gakkaishi, 18, 535 (1972).
- 5) 甲斐正昭, 臼田誠人, 中野準三, 木材学会誌, 18, 565 (1972).